

ハイブリットIC用シールドケース〔GAシリーズ〕(1パック10個入)

ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。〔エポキシ充填剤はHXシリーズ(322ページ)を使用して下さい。〕

プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。

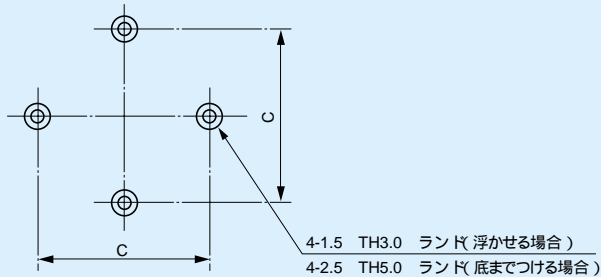
材質.....銅0.4t

処理.....無電解ニッケルメッキ

品番

品番	A	B
GA-1-3	30.88	10
GA-1-4	41.04	10
GA-1-5	51.20	10
GA-2-3	30.88	20
GA-2-4	41.04	20
GA-2-5	51.20	20

推奨ランド径



品番	C
GA-1-3	30.48
GA-1-4	40.64
GA-1-5	50.80
GA-2-3	30.48
GA-2-4	40.64
GA-2-5	50.80

使用上の御注意

半田上がりが悪い場合は、ヤスリでこすって半田付して下さい。

使用例

